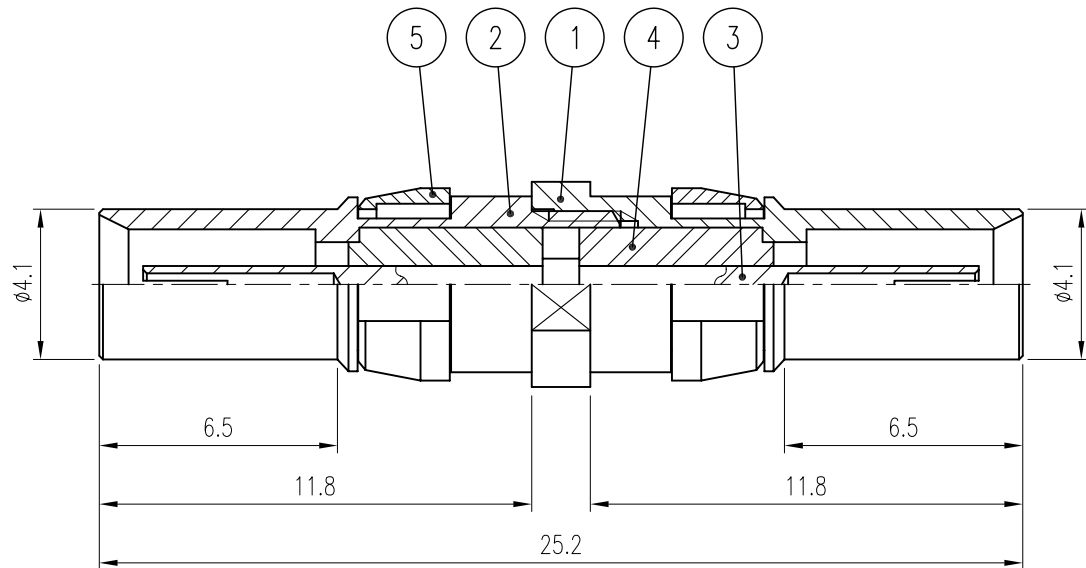


가공 ST									수 정 내 용				
									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)									△				
ST(개선)									△				



5	SPRING RING	2	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
4	INSULATOR	2	TEFLON		DIN00861-N/1 (HB046)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00907-1345/1 (EB032)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01156-135/1 (DB066)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01139-135/1 (DB065)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2001. 5. 3.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인							
재질	감도					도명 DIN41612-A-JJ		
열처리	재도							
보호피막처리	작성부서		연 구 소			A4	도번 AD00129-7/1	
	적도	NS	단위	mm	총량		K385-704-000	